仕様書SPECIFICATION

品名	タクティールスイッチ	
Product Name	TACTILE SWITCH	
形番		
Model No.	KSHC612AT	
管理No.		
Control No.	2258	
日付		
Date	2020/11/30	

北陸電気工業株式会社 コンポーネント事業本部 機構部品工場 HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. COMPONENTS DIVISION MECHANICAL PARTS FACTORY

本データに記載の内容は予告なく変更する場合がありますので、お問合わせの際には表紙に記載の品名、形番及び 管理No.をご連絡戴けますようお願い致します。

The contents of this reliability test data may change without prior notice. For inquiries, please refer product name, model No., and control No. written in the cover sheet of this reliability test data.

<u>1 GENERAL 一般事項</u>

= 1.1 Scope 適用範囲 This specification covers the requirements for この仕様書は、タクテイールスイッチ(メカニカル		CONTACT).						
1.2 Operating Temperature Range 使用温度範囲								
-25 °C to 70 °C (normal humidity, no	ormal pressure 常湿、常圧)							
1.3 Storage Temperature Range 保存温度範囲								
-40 °C to 85 °C (normal humidity, no	ormal pressure 常湿、常圧)							
 1.4 Test Conditions 試験状態 Tests and measurements shall be made in the following standard conditions unless otherwise specified : 試験及び測定は、特に規定がない限り次の標準状態にて行う。 Normal temperature 常温: 5 °C ~ 35 °C Normal humidity 常湿: relative humidity 相対湿度 45 % ~ 85 % Normal pressure 常圧: 86 kPa ~ 106 kPa In case of any question arises from the judgment made, tests shall be conducted in the following conditions : 但し、判定に疑義を生じた場合は、次の判定状態にて行う。 Temperature 温度: 20 °C ± 2 °C Relative humidity 湿度: 相対湿度 65 %±5 % Pressure 気圧: 86 kPa ~ 106 kPa								
<u>2</u> CONSTRUCTION DETAILS 機構諸元								
2.1 Appearance 外観 There shall be no defects that will degrade its 性能上有害な欠陥があってはならない。	performance.							
2.2 Style and Outline Dimensions 形状 及び 寸 Shall conform to the assembly drawing. 別紙外観図による。	去							
2.3 Type of Operation 動作形式 Tactile feedback タクテイール フィードバック								
2.4 Contact Configuration 回路形式 1pole, 1throw (Details of contact arrangement a 1回路1接点 (回路の詳細は、外観図に依る)	are given in the assembly drawing.)							
2.5 Contact Rating 定格								
24 V DC , 50 mA (resistive load 抵抗負荷	ī)							
		Pb(F)						
	文書名 / Title	種別 / HDK TYPE 版	/Rev.					
	製品規格/Tactile Switch	KSHC6OOAT	С					
	業 株式会社 C INDUSTRY CO., LTD.		неет 1 / 8					

FF No. 3026A

1	項目	試験条件	規格	
	<u>項目</u> Contact Resistance 接触抵抗	Applying a static load of 1.5 to 2 times the operating force to the center of the stem, measurements shall be made by the voltage drop method with 5 V DC, 1mA applied, or by a 1kHz small – current contact resistance meter. (EX : Model AX-124 manufactured by ADEX)	100 mΩ max. 以下	
2	Insulation	ステム中央部に、作動力(規格値)の1.5倍 ~ 2倍の静荷重を加え、1 kHZ微小電流抵抗計(ADEX製AX-124抵抗計等)により測定する。 Measurements shall be made following application of 100 V DC	100 MΩ min. 以上	
2	Resistance 絶縁抵抗	measurements shall be made following application of 100 v Do potential, across terminals, and across terminals and cover, for one minute. DC 100 Vの電圧を、端子間及び端子と金属製枠間へ、1分間印加後 測定する。	100 M 32 Min. KT	
3	Dielectric Strength	250 V AC (50 Hz or 60 Hz) shall be applied across terminals, and across terminals and cover, for one minute.	There shall be no dielec breakdown.	tric
	耐電圧	AC 250 V (50 Hz又は60 Hz)の電圧を、端子間及び端子と金属製枠 間へ、1分間印加する。	絶縁破壊のないこと。	
4	Contact Bounce バウンス	Lightly striking the center of the stem at a rate encountered in normal use (3 to 5 operations per sec.), Contact Bounce shall be tested at "ON"and "OFF".	5 ms_max. 以下	
		ステムの中央部を通常の使用状態(3回/s~5回/sの速さ)で軽く等 速打鍵し、ON時及びOFF時のバウンスを測定する。 測定回路及びバウンス時間の測定は下図による。		
		Switch スイッチ		
		$5 \text{ V DC} = 5 \text{ k} \Omega $ Oscilloscope		
		(ON" "OFF (ON" "OFF ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓		
			Pb(F)	
		文書名 / Title	 種別 / HDK TYPE	版
		↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	程列/HDK TYPE KSHC6〇〇AT	אנת

FF No. 3026A

<u>4</u>	MECH	HANICAL CHA	RACTERISTICS 機械的特性		
[ITEM 項 目	TEST CONDITIONS 試験条件	REQUIREMENTS 規格	
-	1	Operating Force 作動力	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then gradually increasing the load applied to the center of the stem, the maximum load required for the stem to come to a stop shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になるようにスイッチを設置し、ステム中	0.98 N±0.49 N	
	2	Full Travel 移動量	央部に徐々に荷重を加え、ステムが停止するまでの最大荷重を測定 する。 Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then applying a static load of 1.5 to 2 times the operating force to the center of the stem, the travel distance for the stem to come to a stop shall be measured.	0.25 mm +0.2/-0.1mm	
			スイッチの操作方向が垂直になるようにスイッチを設置し、ステム中 央部に作動力(規格値)の1.5倍 ~ 2倍の静荷重を加え、ステムが停 止するまでの距離を測定する。		
	3	Return Force 復帰力	The sample switch is installed such that the direction of switch operation is vertical, and then depressing the stem in its center to the whole travel distance, the force of the stem to return to its free position shall be measured.	0.1 N min. 以上	
			スイッチの操作方向が垂直になるようにスイッチを設置し、ステム中 央部を全移動量押圧後、ステムが復帰する力を測定する。		
-	4	Stop Strength ストッパー強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, and then a static load of 29.4 N shall be applied in the direction of stem operation for a period of 60 seconds.	There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 電気的・機械的に異常のない	
			スイッチの操作方向が垂直になるようにスイッチを設置し、ステムの 作動方向へ29.4 Nの静荷重を1分間加える。		
·	5	Stem Extraction Strength ステム抜去強度	Placing the switch such that the direction of switch operation is vertical, the maximum force to withstand a pull applied opposite and horizontal to the direction of stem operation shall be measured. スイッチの操作方向が垂直になるようにスイッチを設置し、ステムの 作動方向と反対方向及び水平方向へステムを引張って抜けない力	19.6 N min. 以上 (horizontal 水平方向)	
	6	Terminal Strength 端子強度	である。 A static load of a tensile strength 9.8 N, a pushing strength 1.96 N or a bending strength 4.9 N shall be applied to the tip of the terminals for 10 seconds in any direction. However, 1cycle shall be made per one terminal.	There shall be no sign of damage mechanically and electrically. Without damage or looseness of terminals. However, except deformation of terminals.	
			端子の任意の一方向に対し引張力9.8 N ,押力1.96 N , 曲げ力4.9 N のいずれか一つの静荷重を10秒間 , 1回加える。	端子の破損,ガタ等の発生なく、 又、電気的・機械的に異常のない こと。但し、端子の曲がりは可と する。	
2	7	Solderability はんだ付け性	The terminal shall be immersed in the flax for 5 s to 10 s. After fluxing the terminal shall be immersed in a pot of molten solder at 245 °C±5 °C for 3 s±0.5 s. Flux :Rosin ····Refer to JIS K 5902 Methanol···Refer to JIS K 1501 (The flux shall consist 25 % by weight of rosin.) Solder : Refer to Sn-3Ag-0.5Cu ロジン(JIS K 5902)のメタノール(JIS K 1501)溶液(濃度ロジン25 Wt%) にち s~10 s浸し、次に245 °C±5 °Cの溶けたはんだ(Sn-3Ag-0.5Cu) 中に3 s±0.5 s浸漬し取り出す。	A new uniform coating of solder shall cover a minimum of 75 % of the surface being immersed. はんだ浸せき面積の 75 %以 上が新しいはんだで覆われて いること。	
				Pb(F)	
			文書名 / Title	種別 / HDK TYPE 版/Rev.	
作月	成日 / O	riginal Date	製品規格/Tactile Switch 北陸電気工業 株式会社	KSHC6〇〇AT C 仕様書番号 / DWG.NO. SHEET	
	2007/	/3/27	HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.	W-6564 3/8	

	ITEM	TEST CONDITIONS	REQUIREMENTS	
1	項目 Cold Test	<u>試験条件</u> Following the test set forth below, the sample shall be left in	<u>規格</u> Item 3(項)	
'	oord Test 耐寒性	normal temperature and humidity conditions for one hour	Item 3(項) Item 4.1,4.2(項)	
		before measurements are made :		
		下記条件で試験を行った後、常温常湿中に1時間 ~ 2時間		
		放置後測定する。		
		(1) Temperature 温度 : −40 ℃±3 ℃		
		(2) Time 時間 : 500 h土12 h		
0	Dury Hart	<u>(3) Water drops shall be removed. 水滴は除去する。</u>		
2	Dry Heat 耐熱性	Following the test set forth below, the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour	Item 3(項) Item 4.1,4.2(項)	
		before measurements are made :		
		下記条件で試験を行った後、常温常湿中に1時間 ~		
		2時間放置後測定する。		
		(1) Temperature 温度:85 ℃±2 ℃		
3	Temperature	<u>(2) Time 時間 : 500 h士12 h</u> Following 5 cycles of the temperature cycling test set forth	Item 3(項)	
Ũ	Cycling	below, the sample shall be left in normal temperature and	Item 4.1,4.2(項)	
	温度サイクル	humidity conditions for one hour before measurements are		
		made. During the test, water drops shall be removed. 下記の温度サイクルを5サイクル繰り返した後、常温常湿中に		
		1時間~2時間放置後測定する。但し、水滴は除去する。		
		1cycle		
		+85 °C ±2 °C		
		-40 °C±3 °C		
		2h 1h 2h 1h		
4	Damp Heat	Following the test set forth below, the sample shall be left in	Contact Resistance	
	耐湿性	normal temperature and humidity conditions for one hour	接触抵抗:	
		before measurements are made :	200 mΩ max. 以下	
		下記条件で試験を行った後、常温常湿中に1時間 ~ 2時間 放置後測定する。	Insulation Resistance 絶縁抵抗:	
		が直後が足する。 (1)Temperature 温度 : 40 ℃±2 ℃	10 MΩ min. 以上	
		(2) Relative humidity 湿度 : 相対湿度 90 % to 95 %	Item 3.3 , 3.4(項)	
		(3) Time 時間 : 500 h±12 h	Item 4.1 , 4.2(項)	
5	Salt Mist	<u>(4)Water drops_shall_be_removed. 水滴は除去する。</u> Following the test set forth below, the sample shall be	Without unusual operat	ion.
Ũ	塩水噴霧	removed salt sediment by water wash.(use a soft brush etc.)	動作に著しい異常のない	
		下記条件で試験を行った後、塩積物等を常温で水洗い(柔ら	と。	
		かいはけ等を用いるし、取り除く。		
		(1) Temperature 温度 :35 ℃±2 ℃		
		(2) Salt solution concentration by weight 濃度 : 5 %±1 %(重量比)		
C	Popietones +-	(3) Time 時間 :48 h土4 h Following the test forth helew, the completed with he left in	Contact Desistants	
6		Following the test forth below, the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour.	Contact Resistance 接触抵抗:	
	耐硫化ガス性	And it shall be operated 2 or 3 times before measurements	500 mΩmax. 以下	
		are made :	Item 4.1(項)	
		下記条件で試験を行った後、常温常湿中に1時間 ~ 2時間		
		放置し、2回 ~ 3回動作後測定する。		
		(1) H2S gas concentration H2S ガス雰囲気 : 5 ppm±1 ppm (2) Time 時間 :96 h±4 h		
		ן עב/ ווווכ אקן אָן . סט וו <u>4</u> וו 		
			Pb(F)	
			<u> </u>	
		文書名 / Title	種別 / HDK TYPE	版/
		製品規格/Tactile Switch	KSHC6OOAT	
乍成日 / C	Driginal Date		仕様書番号 / DWG.NO.	SH
			W-6564	4

1 Op 重 2 Vi	Life 加作寿命 bration	<u>試験条件</u> Measurements shall be made following the test set forth below : 下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) 24 V DC, 50 mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: 1 to 2 operations per second 1 回/s ~ 2 回/s (3) Depression 押圧力: 1.5 to 2 times the operating force 作動力(規格値)の1.5倍 ~ 2倍 (4) Cycle of operation 動作回数: 100,000 cycles 回	規格 Contact Resistance: 接触抵抗 200 mΩmax. 以下 Insulation Resistance: 絶縁抵抗 10 MΩ min. 以上 Contact Bounce : パウンス 10 ms max. 以内 Operating Force : 作動力 初期値に対し ±30 % of initial force 以内 Item 3.3(項) Item 4.2(項)
重 2 Vi	Life 加作寿命 bration	下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) 24 V DC, 50 mA resistive load 抵抗負荷 (2) Rate of operation 動作速度: 1 to 2 operations per second 1 回/s ~ 2 回/s (3) Depression 押圧力: 1.5 to 2 times the operating force 作動力(規格値)の1.5倍 ~ 2倍 (4) Cycle of operation 動作回数: 100,000 cycles 回	接触抵抗 200 mΩmax. 以下 Insulation Resistance: 絶縁抵抗 10 MΩ min. 以上 Contact Bounce : バウンス 10 ms max. 以内 Operating Force : 作動力 初期値に対し ±30 % of initial force 以内 Item 3.3(項)
		Maggurements shall be made following the test set forth below.	
ſ			Item 3 (項)
	耐振性	下記条件で試験を行った後、測定する。 (1) Range of oscillation 振動数範囲: 10 Hz ~ 55 Hz (2) Amplitude, pk-to-pk 全振幅: 1.5 mm (3) Cycle of sweep 掃引の割合: 10 Hz~55 Hz~10 Hz/about 約1 min. (4) Mode of sweep 掃引の方法: Logarithmical sweep or Uniform sweep 対数掃引又は一様掃引 (5) Direction of oscillation 振動の方向: Three mutually perpendicular directions, including the direction of stem travel. ステムの移動方向を中心とした垂直3方向 (6) Duration of testing 試験時間: 2 hours each, for a total of 6 hours 各2時間,計6時間	Item 4.1(項) Item 4.2(項)
	chanical Shock	Measurements shall be made following the test set forth below :	Item 3 (項) Item 4.1(項)
		 (1) Acceleration 衝撃加速度: 980 m/s² (2) Cycles of test 試験回数: 3 cycles each in 6 directions, for a total of 18 cycles 6方向各3回,計18回 For other procedures, refer to JIS C 5026 上記以外は、JIS C 5026に準拠する。	
		Following the test set forth below, the sample shall be left in normal temperature and humidity conditions for one hour before	Item 3(項) Item 4.1(項)
	heat が耐熱性	measurements are made: 下記条件で試験を行った後、常温常湿中に、1時間 ~ 2時間放置 後、測定する。 (1) Temperature and Immersion time はんだ温度及び浸せき時 260 °C±5 °C, 5 s±1 s or 350 °C±10 °C, 3 s+1/-0 s (2) Mounted on a 1.6 mm thick printed circuit board, it shall be immersed to copper foil side. プリント配線用基板(1.6 t)に実装状態で銅箔面まで浸せき。	Item 4.2(項) There shall be no excessive deformation in appearance. 外観に著しい変形のないこ と。

<u>7 OTHERS</u> その他

7.1 Conditions For Automatic Flow Soldering 噴流式自動はんだ付け装置での条件 In case of an automatic flow soldering apparatus is used for soldering, adhere to the following conditions : 噴流式自動はんだ付け装置ではんだ付けされる場合には、次の条件に準じて下さい。

	ITEM 項目	SOLDERING CONDITIONS はんだ付け条件
1	Preheat Temperature プリヒート温度	100 ℃ max. 以内 (Ambient temperature of printed circuit board on its soldering side プリント基板のはんだ付け面の周囲の温度)
2	Preheat Time プリヒート時間	45 s max. 以内
3	Flux Foaming フラックス発泡量	The level that flux is kept flush with the printed circuit board's top surface on which components are mounted is acceptable. Preparatory flux must not be applied to that side of printed circuit board on which components are mounted and to the area where terminals are located. プリント基板の部品実装面にフラックスが周囲から上がらない程度とする。 尚、プリント基板の部品実装面上及びスイッチ端子部に予備フラックスが塗 布されていないこと。
4	Soldering Temperature はんだ温度	255 °C max. 以内
5	Duration of Solder	5 s max. 以内
6	Allowable Frequency of Soldering Process はんだ回数	2 times max. 2回以内
7	Other Precautions その他の注意点	Following the soldering process, do not try to clean the switch with a solvent or the like. Safeguard the switch assembly against flux penetration from its top side. はんだ付け後、溶剤等でスイッチを洗浄したり、スイッチ操作部に負荷をかけたりしないで下さい。 又、スイッチの上面からフラックスが侵入しないように配慮して下さい。

7.2 There shall be no sign of damage mechanically and electrically.

電気的・機械的に異常のないこと。 In this specification, "There shall be no sign of damage mechanically and electrically" means the following item. 仕様書中の、電気的・機械的に異常のないこととは、以下の内容であることを意味します。

(1) Contact Resistance 接触抵抗: 200 mΩ max. 以下

- (2) Insulation Resistance 絶縁抵抗:10 MΩ min. 以上
- (3) Dielectric Strength 耐電圧: AC 250 V min. 以上
- (4) Contact Bounce バウンス: 10 ms max. 以内

(5) Characteristics of Operation 動作特性: Relative to previously specified value before test.士30 % 初期規格値の±30%以内

7.3 Industrial Proprietary Rights 工業所有権について

When a dispute occurs concerning industrial proprietary rights with respect to components delivered to your company, design of the part or its production based on this set of specifications, HOKURIKU will solve the issue on its own responsibility.

本仕様書に基づいて貴社へ納入した製品,部品の設計又は、その製造に対し、工業所有権に関する紛争が 生じた場合は、当社の責任において解決致します。

							Pb(F)	
					文書名 / Title		種別 / HDK TYPE	版/Rev.
					製品規格/Tactile	Switch	KSHC6OOAT	С
	作成日 / 0	original Date	北陸電気工業 株式会社		仕様書番号 / DWG.NO.	SHEET		
2007/3/27		но		CTRIC INDUSTRY CO., L	TD.	W-6564	6/8	

<u>7</u> OTHERS (cont.) その他 (続き)

7.4 Application Notes ご使用上の注意事項

 Take care not to apply excessive load to a component. Doing so may cause terminal deformation, contact failure, and/or malfunction. 製品に過度の負荷を加えないようご注意願います。端子変形や接触不良、動作不良の原因となることがあります。

(2) To prevent contact failure due to foreign matter (such as chips of a PCB and flux) entering a switch, take care when handling a PCB after mounting. Do not stack the PCB's. スイッチ内部への異物(プリント基板の粉、フラックスの粉等)侵入による接触不良を防止するため、実装後のプリント基板の積み重ねなど行わない様お願いします。
(3) Please mount the components in a manner that they will not come off the PCB when they are inserted by an automatic insertion machine. Please also confirm that the components are securely mounted by executing the automatic insertion test in advance. 自動挿入機による製品挿入に際し、製品が基板から浮き上がらないよう装着願います。
(4) Do not store the components under high temperatures and/or high humidity, or in a location where corrosive gas may be generated. 製品の保管は、高温高湿及び腐食性ガス発生のある場所を避けて下さい。
(5) This component is not previous the bigh rick applications (state) and (state) an

(5) This component is not expecting the high risk applications like life concern and/or atomic concern on its functions and precisions 本製品は機能、精度等において高度の信頼性、安全性が要求される人体生命にかかわる用途や、 原子力関連機器のようにハイリスクを要求される用途を意図して設計製作されたものではありませんので ご注意下さい。

- 7.5 Prohibited Items and Warning 禁止事項及び厳重注意事項
 - 7.5.1 Prohibited items on fire and smoking 火災、発煙に対する禁止事項

Absolutely avoid use of a switch beyond its rated range because doing so may cause a fire. If misuse or abnormal use may result in conditions in which the switch is used out of its rated range, take proper measures such as current interruption using a protective circuit. 定格電力を越えての使用は、火災発生等の恐れがありますので、絶対に行わない様お願いします。 又、誤使用、異常使用等で定格電力を越える恐れのある場合は、保護回路等による電流遮断等の対策を お願いします。

7.5.2 For use in equipment for which safety requested 安全性が求められる製品へのお願い事項

Although care is taken to ensure this component quality, deterioration of performance, short circuits and open circuits are some problems that might be generated. To design a set which places maximum emphasis on safety, review the affect of any single fault of a component in advance and perform virtually fail-safe design to ensure maximum safety by: 本製品の品質には万全を期していますが、寿命等での故障モードとして、性能劣化、ショート、オープン等が発生する恐れがあります。従って、安全性が求められる製品の設計に際しては、"部品単一故障に対し製品として どうなるか"を事前にご検討頂き、以下の内容のようなフェール・セーフ設計の配慮を十分行い、 安全性の確保をお願いします。

 Preparing a protective circuit or a protective device to improve system safety. 保護回路、保護装置を設けてシステムとしての安全を図る。
 Preparing a redundant circuit to improve system safety so that the single fault of a component does not cause a dangerous situation.

冗長回路等を設けて単一故障では不安全とならないようシステムとして安全を図る。

- 7.6 The country of origin 生産国 CHINA 中華人民共和国
 - © Production base 生産拠点: Hokuriku Wenzhou Factory 温州港源北陸電気廠 Address: No.2 Yonghe Yi Road, Chengdong Street, Yueqing City, Zhejiang Province 住所:浙江省楽清市城東街道永和一路2号

							Pb(F)	
						-		
					文書名 / Title		種別 / HDK TYPE	版/Rev.
					製品規格/Tactile	Switch	KSHC6OOAT	С
作成日 / 0	riginal Date	1		北陸雷	気工業 株式会社		仕様書番号 / DWG.NO.	SHEET
2007/3/27			но		CTRIC INDUSTRY CO., L	TD.	W-6564	7/8

7	OTHERS	(cont.)	その他	(続き)
---	--------	---------	-----	------

7.7 Ozone Depleting Substance オゾン層破壊物質について

This component does not contain or use the ozone depleting substances 本部品、組立品にはオゾン層破壊物質は一切使用(直接含有、工程での使用)しておりません。

7.8 RoHS Directives RoHS指令対応について

This product conforms to RoHS Directives. 本製品は、RoHS指令対応製品です。

- 7.9 Notes on Design of a Set セット設計上の注意事項
 - (1) For switch mounting holes, refer to the dimensions as described in attached drawing. スイッチ取付孔は、外観図に記載の寸法をご使用下さい。

(2) We recommend the shape indicated in Fig.1 regarding the operation section. Concerning the angle, please set it within 4degrees as indicated in Fig.2. セット側の操作部形状は、図-1.に示す形状を推奨します。又、傾きは図-2.に示すように、4度以内に設定して下さい。



Fig. 1

3.5 mm dia±0.2 mm : Flat 平面





 Pb(F)

 Pb(F)

 文書名 / Title

 種別 / HDK TYPE

 版/Rev.

 製品規格/Tactile Switch

 作成日 / Original Date

 2007/3/27

STRUCTURAL DRAWING 構造図



MATERIAL LIST 材料表

2	No.	PART NAME 部品名	BASE MATERIAL 材質	PLATING 処 理	COLOR 色 調
	1	Housing 本体(ハウジング)	Polyamide : PA ポリアミド		Black 黒
	2	Terminal	Brass	Under plating下地メッキ Ni : 0.3~1 µ m	
	_	固定接点端子	黄銅板 : BSP3	Surface plating表面メッキ Ag:0.3 μ m MIN.	
	З	Contact 可 動 接 点	Phosphor bronze for springs ばね用リン青銅板 : PBSP	Ag plating (Contact side only) 片面Agメッキ : 0.3 µ m MIN.	
	4	Stem ステム	Polyamide : PA ポリアミド		White 白
3	5	Cover 覆い板(カバー)	Brass 黄銅板 : BSP3	Under plating下地メッキ Cu:0.3μm MIN. Surface plating表面メッキ SnCu:2μm MIN.	

							(適用) KSHC611AT KSHC612AT KSHC613AT KSHC614AT	
					文書名 /	Title	種別 / HDK TYPE	版/Rev.
					製品規格 / Tao 使用材料表 / M		KSHC61*AT	С
作成日 / Original Date		北陸電気工業 株式会社			仕様書番号 / DWG.NO.	SHEET		
2002/10/21		HOKUR		IC INDUSTRY C	O., LTD.	W-5482	1/1	



1. 適用範囲 Application

この規格はKSHC6タイプ、タクティールスイッチのラジアルテーピング包装について適用する。 This specification covers radial taping, packaging of KSHC6 type tactile switch.

2. 包装材料 Packaging materials

項目 Element	材質 Material
外装箱 Outer box	ダンボール Corrugated cardboard
内装箱 Packing box	ダンボール Corrugated cardboard
台紙 Base tape	クラフト紙 Kraft paper
粘着テープ Adhesive tape	熱硬化型クレープ紙テープ Thermosetting crepe paper tape

3. 包装箱形状及び包装単位 Packaging form and unit

添付図面に依る。 According to the attached drawing.

- 4. 包装方法 Packaging method
 - Fープの初めと終わりは、それぞれ6ピッチ以上製品を取り除くものとする。
 Both leader end and trailer end of tape shall have taped empty pockets of more than 6 parts length.
 - 4.2. テープはツヅラ折りとし、25個にて折り込みを入れる。(下図) Tape shall be zigzag packed in a box and have crease for every 25 part pockets. (below)



- 5. テープの継ぎ方及び製品の脱落 Method of joining tape and fallout of part
 - 5.1. テープの継ぎ方 (テープ完了または切断の場合) Method of joining tape and fallout of part
 ①切断 cut off



5.2. 製品の脱落 Fallout of part

連続3個以内とする。 また、脱落の総数は、最小梱包数の5%以下とする。 Fallout of part shall be equal to or less than 3 pieces of continuation. And the total of fallout shall be equal to or less than 5 % of the number of minimum package.

- 6. 保存条件 Storage conditions
 - 6.1. 保存環境 Storage Place

高温多湿、腐食性ガス、直射日光下での長期保存は避けて頂きます様願います。 保存環境としては、常温常湿(5~35℃、45~85%)を推奨致します。 Avoid long storage under high temperature, high humidity and corrosive gas condition, and do not expose to direct sunlight. Please keep the switches in normal temperature (5 to 35℃) and normal humidity (45 to 85%).

6.2. 保存期間 Storage Period

保存環境により多少異なりますが、製品の端子はんだ付け性保持の為、内装箱未開封にて製造日より 6ヶ月間、開封後は1週間を目安としていただけます様願います。 For keeping good solderability, recommend storage period about 6 months from production date in case a packing box is unopened, and about 1 week in case its was opened.

6.3. 保存形態 Storage Conformation

製品端子やテーピング台紙の変形を防ぐ為に、下図の様に"HOKURIKU"の表示面が上になる状態で 保存願います。

To prevent deformation of terminal and base tape, the display surface of "HOKURIKU" must be preserved in condition which becomes upside like following figure.

HOKURIKU	A	"HOKURIKU"の表示 Display of [″] HOKURIKU″
/		

7. 包装箱への表示 Marking of packing box

包装箱へは下図の様式にて表示するものとする。 The marking shall be as follows.

PART NO.		HDK TYPE	
Q' TY	PCS.	LOT NO.	
PRODUCTION DATE			

							W−4732C、W−5329 更新	ႽჅり
					文書名 / Title		種別 / HDK TYPE	版/Rev.
					包装仕様 / Packing Sp	ecification	KSHC61OOT	
作成日 / Original Date 2019/10/28			北陸電	気工業 株式会社		仕様書番号 / DWG.NO.	SHEET	
		HOKURIKU ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD.		W-7232	2/2			



FF No. 3026B